

# 精材科技 Xintec Inc.

## 113年上半年法說會

---

113年2月20日

# 免責聲明

- 本公司資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。
- 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

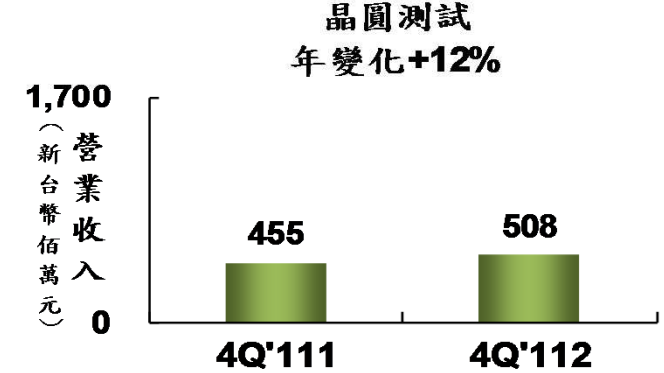
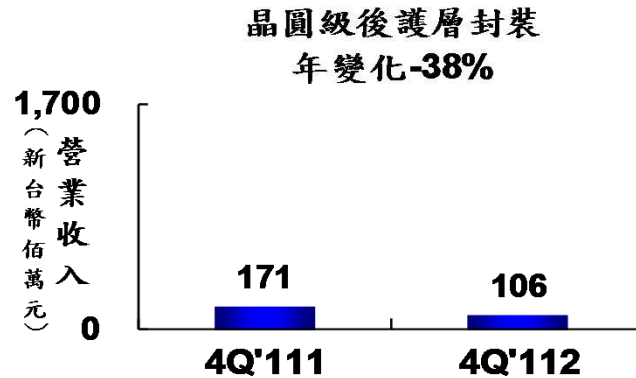
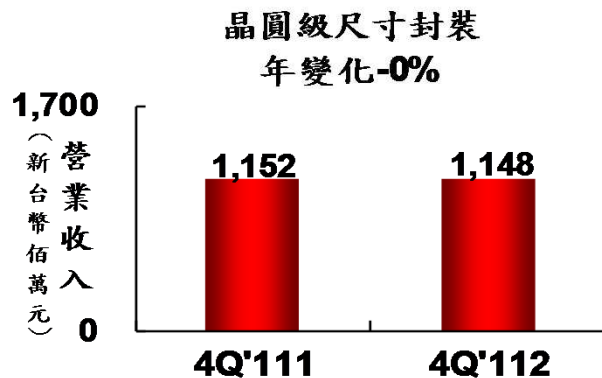
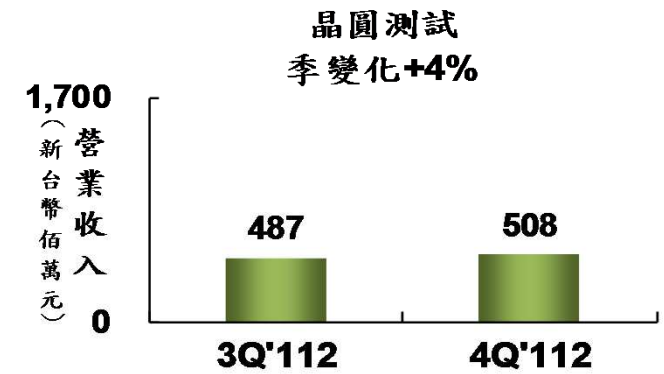
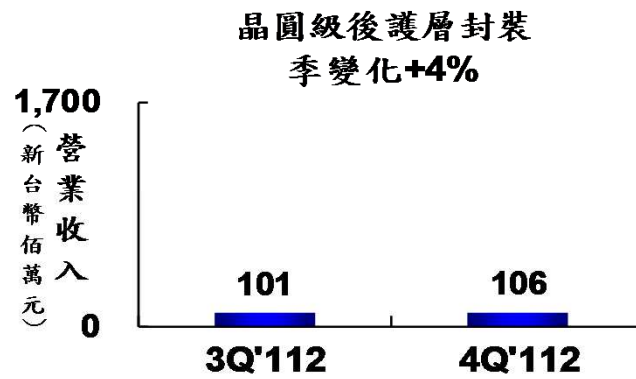
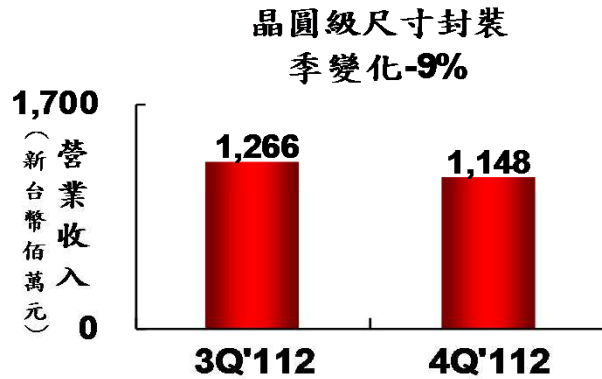
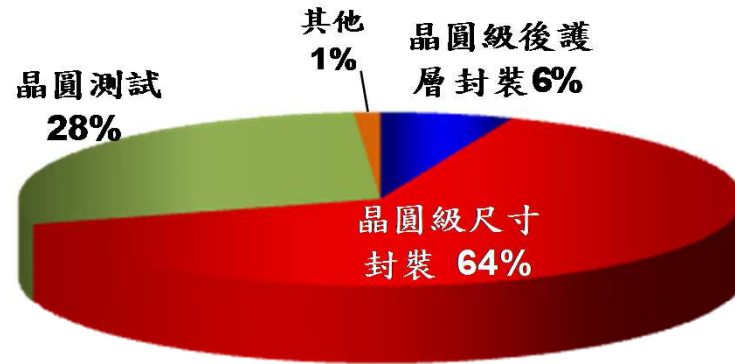
# 綜合損益表

綜合損益表項目 (新台幣佰萬元)	112年 第四季	112年 第三季	111年 第四季	季變化	年變化
營業收入淨額	1,782	1,882	1,799	-5.3%	-1.0%
營業毛利	699	709	695	-1.5%	+0.6%
營業毛利率	<b>39.2%</b>	<b>37.7%</b>	<b>38.6%</b>	<b>+1.5ppt</b>	<b>+0.6ppt</b>
營業費用	-147	-146	-125	-0.7%	-17.0%
其他收益及費損	17	17	16	-1.0%	+7.1%
營業淨利率	<b>31.9%</b>	<b>30.9%</b>	<b>32.5%</b>	<b>+1.1ppt</b>	<b>-0.6ppt</b>
營業外收入及支出	-36	52	-24	-168.2%	-47.4%
所得稅費用	-99	-119	-108	+17.1%	+8.0%
本期淨利	435	514	454	-15.4%	-4.2%
純利率	<b>24.4%</b>	<b>27.3%</b>	<b>25.2%</b>	<b>-2.9ppt</b>	<b>-0.8ppt</b>
每股盈餘 (新台幣)	1.60	1.89	1.67	-15.4%	-4.2%
股東權益報酬率	22.5%	27.2%	25.4%	-4.7ppt	-2.9ppt
銷貨量-晶圓封裝 (千片八吋約當晶圓)	73	71	109	+2.0%	-32.9%
銷貨量-晶圓測試 (千片十二吋晶圓)	149	140	141	+6.6%	+5.4%
平均匯率 (美元/新台幣)	31.6	31.9	31.2	-0.7%	+1.4%

\* 112年第4季加權平均流通在外股數為2億7仟1佰萬股

\*\* 股東權益報酬率為以股東平均股權計算的年化數據

# 112年第四季銷售分析



# 資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目 (新台幣佰萬元)	112年第四季		112年第三季		111年第四季	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及有價金融商品投資	3,720	37.2%	2,966	31.7%	3,510	37.1%
合約資產	176	1.8%	269	2.9%	161	1.7%
應收帳款	1,199	12.0%	1,378	14.7%	1,295	13.7%
存貨	211	2.1%	212	2.3%	274	2.9%
不動產、廠房及設備	4,341	43.4%	4,213	45.0%	3,853	40.7%
使用權資產	208	2.1%	218	2.3%	208	2.2%
<b>資產總計</b>	<b>10,001</b>	<b>100.0%</b>	<b>9,363</b>	<b>100.0%</b>	<b>9,472</b>	<b>100.0%</b>
流動負債	1,469	14.7%	1,296	13.8%	1,535	16.2%
租賃負債-非流動	173	1.7%	182	1.9%	178	1.9%
負債準備	405	4.0%	368	3.9%	368	3.9%
<b>負債總計</b>	<b>2,047</b>	<b>20.5%</b>	<b>1,846</b>	<b>19.7%</b>	<b>2,082</b>	<b>22.0%</b>
<b>股東權益總計</b>	<b>7,954</b>	<b>79.5%</b>	<b>7,517</b>	<b>80.3%</b>	<b>7,390</b>	<b>78.0%</b>
<b>重要財務指標</b>						
平均收現日數	<b>66</b>		<b>57</b>		<b>69</b>	
平均銷貨日數	<b>18</b>		<b>18</b>		<b>23</b>	
流動比率 (倍)	<b>3.7</b>		<b>3.8</b>		<b>3.5</b>	
資產生產力 (倍)	<b>1.7</b>		<b>1.8</b>		<b>2.0</b>	

\* 112年12月31日流通在外股數為2億7仟1佰萬股

\*\* 資產生產力 = 年化營業收入淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額

# 現金流量表

(新台幣佰萬元)	112年第四季	112年第三季	111年第四季
	金額	金額	金額
期初現金	2,966	3,932	3,073
營運活動之現金流入	973	159	969
資本支出	-217	-311	-528
處分不動產、廠房及設備	0	0	0
現金股利	0	-814	0
期末現金	3,720	2,966	3,510
折舊及攤提	149	160	193
自由現金流量	756	-152	440

\* 自由現金流量 = 營運活動之現金流入 - 資本支出 + 處分不動產、廠房及設備

\*\* 資本支出：112年新台幣866佰萬元，111年新台幣796佰萬元。

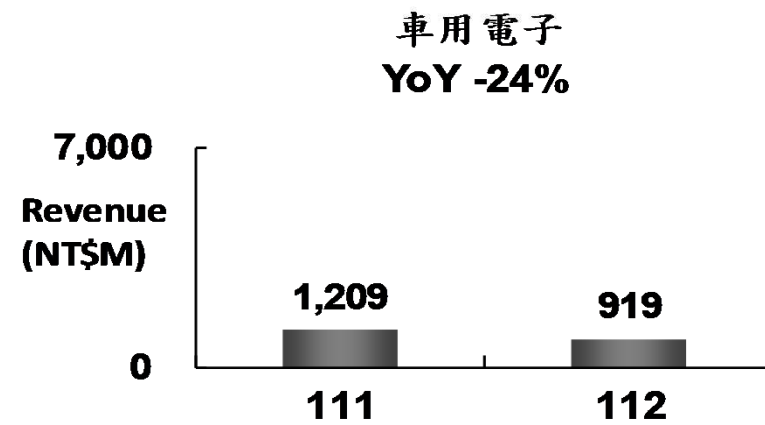
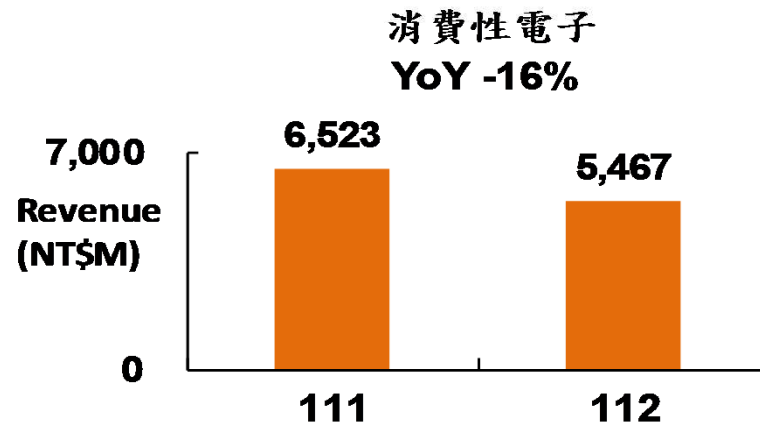
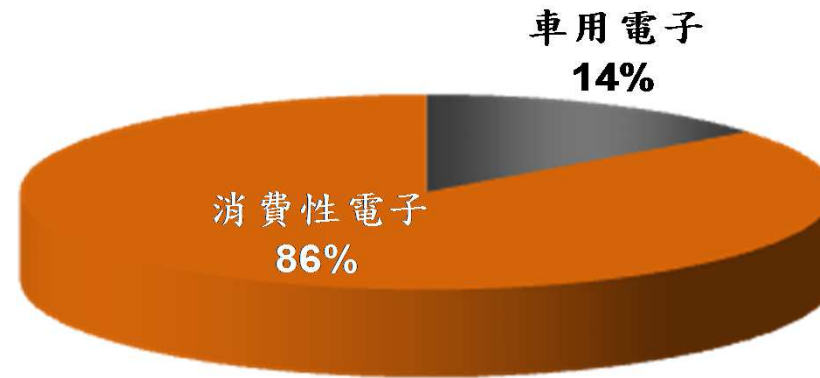
# 112年營運結果

(新台幣佰萬元)

	112年	111年	年變化
營業收入淨額	6,387	7,732	-17.4%
營業毛利	2,179	2,867	-24.0%
營業毛利率(%)	34.1%	37.1%	-3.0ppt
營業費用	-542	-510	-6.1%
其他收益及費損	68	102	-33.8%
營業淨利率(%)	26.7%	31.8%	-5.1ppt
營業外收入及支出	45	42	+7.4%
所得稅費用	-375	-517	+27.6%
本期淨利	1,376	1,984	-30.6%
每股盈餘(新台幣)	5.07	7.31	-30.6%
平均匯率(美元/新台幣)	31.3	29.9	+4.4%
營運活動之現金流入(流出)	1,888	3,006	-37.2%
折舊及攤提	667	792	-15.7%
資本支出	-866	-796	+8.8%
自由現金流量	1,025	2,242	-54.3%
現金股利	-814	-814	+0.0%
現金及有價金融商品投資	3,720	3,510	+6.0%
股東權益報酬率(%)	17.9%	29.2%	-11.2ppt
銷貨量-晶圓封裝(千片八吋約當晶圓)	287	507	-43.5%
銷貨量-晶圓測試(千片十二吋晶圓)	511	484	+5.4%

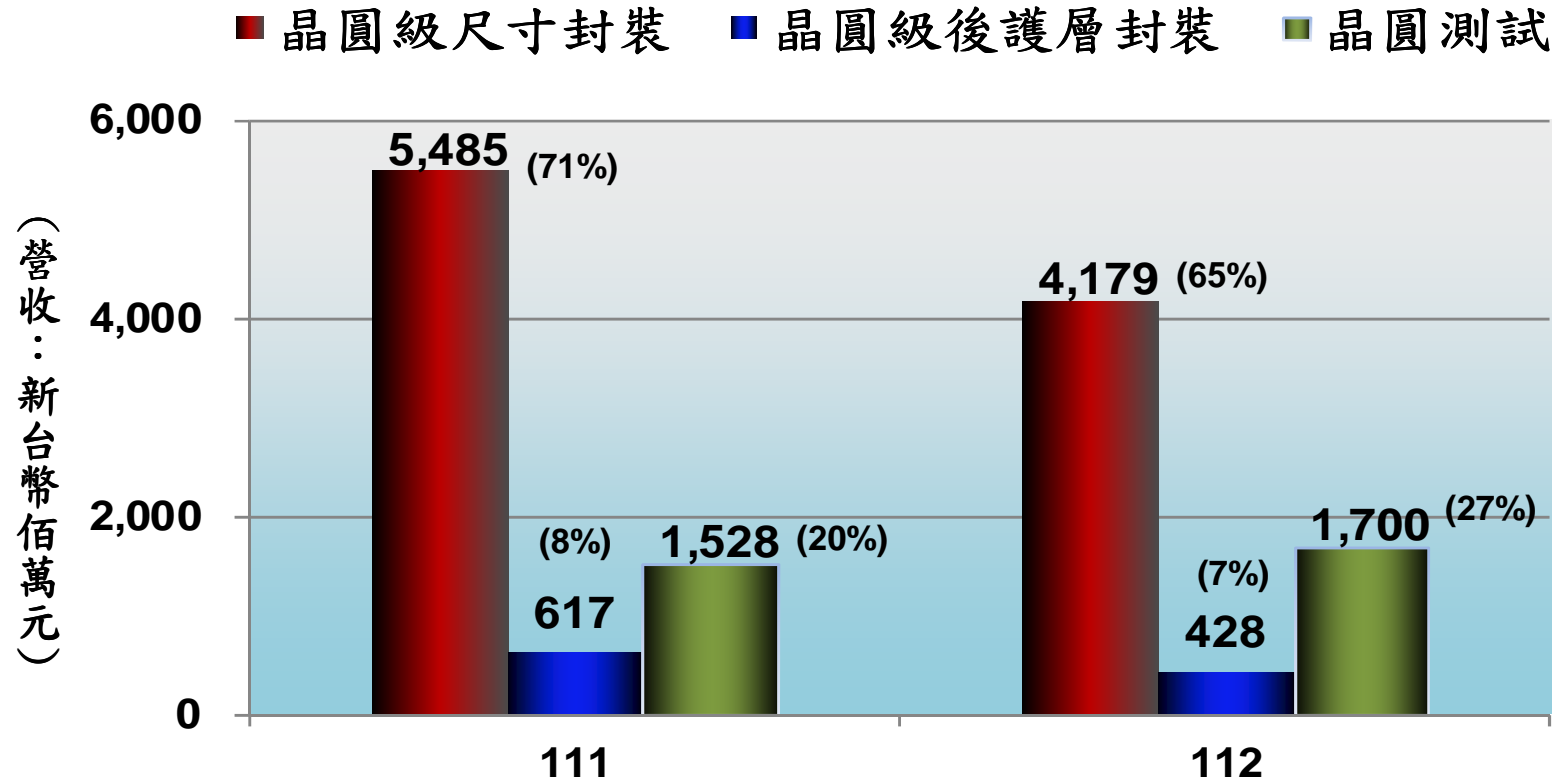
# 112年銷售分析-產品應用別

112年：新台幣6,387百萬元



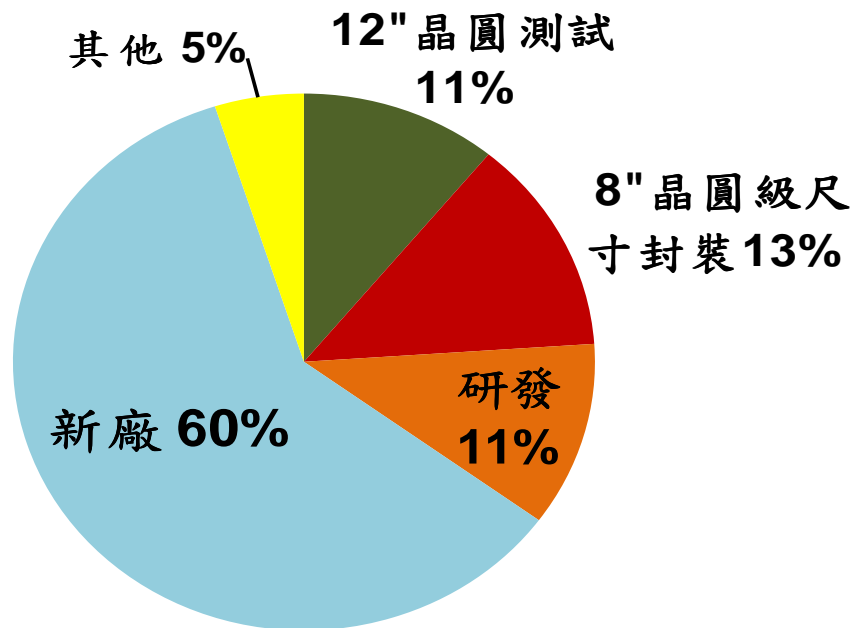


# 112年銷售分析-製程別

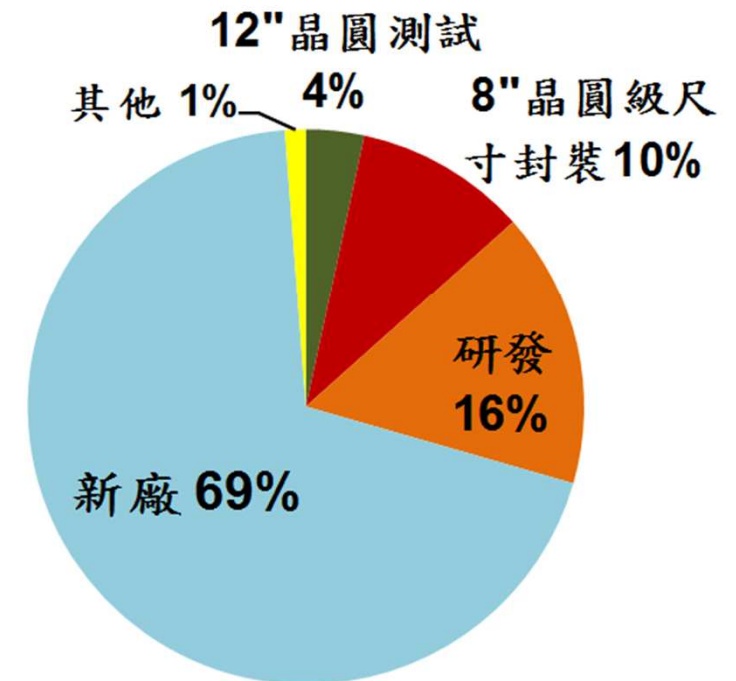


# 112年及111年資本支出

**111年: 新台幣796佰萬元**



**112年: 新台幣866佰萬元**



➤ **112年營運成果**

➤ **113年營運展望**

# 精材112年營運成果

- 全年營收63億8仟7佰萬元，毛利率34%，稅後淨利新台幣13億7仟6佰萬元，EPS新台幣5.07元

項目 (NT\$M)	112年度	111年度	YoY
營收	6,387	7,732	-17%
營業毛利	2,179	2,867	-24%
毛利率(%)	34.1%	37.1%	-3ppt
淨利	1,376	1,984	-31%
每股盈餘(NT\$)	5.07	7.31	-31%

- 3D感測封裝營收年減約2成
- 整體影像感測器封裝營收年減約3成，車用部分年減24%
- 測試營收年增11%

# 精材113年上半年展望

- 季節性封裝需求減少，預估營收同比持平
  - 3D感測光學元件需求及12吋晶圓測試業務進入淡季
  - 消費性感測器封裝需求持續疲弱
  - 車用感測器封裝庫存調整可望於第一季結束，需求回升
  - 整體營運低點在第一季，預估第二季緩步回溫

# 精材113年度展望

- 預估全球各大經濟體成長仍放緩，恐持續影響消費性電子產品終端需求
  - 客戶備貨多持保守態度
- 中期業務開發如期進行
  - 完成12吋CIS CSP 開發並提供客戶工程樣品，下半年可望進入小量量產
  - 研發量能持續投注於SiP晶圓級封裝(System in WL CSP)
  - 第四季進行新廠第1期無塵室工程，明年第二季依需求安裝CP機台

# Q&A 時間

**Thank You!**



<http://www.xintec.com.tw>

[invest@xintec.com.tw](mailto:invest@xintec.com.tw)